

ELEKTROMECHANISCHE KOMPONENTEN

LINE CARD 01.2014

- 01.1.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Flachkopf-Abstandshalter, Miniatur-Abstandshalter, P.C.B.-Abstandshalter,
- 01.2.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** P.C.B.-Abstandshalter
- 01.3.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** P.C.B.-Abstandshalter, P.C.B.-Befestigungsblöcke, P.C.B.-Halterung, Distanz-Rollen, Nylon –Gewindebolzen, Nylon-Stahl-Gewindebolzen
- 01.4.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Kunststoff-Abstandsrollen und – Abstandsbolzen (Polystyrol + Polyamid 6.0/ 6.6)
- 01.5.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Stahl-Abstandsbolzen und Messing-Abstandsrbolzen und -Abstandsrollen
- 01.6.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Befestigungsbolzen mit Feder- und Spreizanker
- 02.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** LED-Abstandshalter, LED-Fassungen, Linsen-Kappen, LED-Abdeckhalterungen, Lichtleitungen, Infrarot-Strahlen-Schirm.
- 03.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** 90° LED-Abstandshalter und 90° LED-Fassungen
- 04.1.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Kabelhalterungen
- 04.2.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Kabelhalterungen
- 04.3.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Kabelhalterungen
- 04.4.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Rostfreie Kabelbinder: LADDER-Type mit und ohne Nylon-Ummantelung, Ball-Look-Version, lösbare Kabelbinder mit Nylon-Ummantelung, Markierungs-Platten
- 04.5. BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Stahlkabelschellen (isoliert und unisoliert)
- 04.6.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Nylonkabelschellen
- 05.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Kabeldurchführungen, Anti-Vibration-Halterung, Kabelbinder, Kabelbänder, Isolierhülsen (schrumpfbar und nicht schrumpfbar) , Silicon-Glasfaser-Schlauch, Haltegriffe, Montageplatten, Montagezangen
- 06.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Transistorhalter, Distanzbuchsen, Isolierbuchsen, PCMCIA Karten-Sockelschutz Transistorgehäuse, Fototransistor-Gehäuse, Beilagscheiben, Sicherungshalter, Bauteile-Gehäuse, Bauteile-Isolierhalter, Bauteile-Schutzkappen, Flachstecker-Isolierhülse, Terminal-Isolierbuchse, VCP-Kappe, TACT Schalter-Kappe, Steck-Verbinder-Schutz, MIC-Halter, MIC-Lochverschluss, Schalter-Abdeckung.
- 07.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** USB-Gehäuse, Steckverbinder-Schutz, Fototransistor-Gehäuse, Leistungs-Steckverbinder-Schutz, C-Sockel-Schutz, Kunststoff-Spreiznieten, Plastik-PIN, Montageknöpfe, Lüfter-Spreiznieten, Lautsprecherhalter, Türschließer, Plastik-Dübel, Schrauben-Schutzkappen, Ringkerndrossel-Halter, Lüfterrahmen.
- 08.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Schrauben-Abdeckkappen, Plastik-Muttern, Plastik-Schrauben, Leiterplatten-griffe, Leiterplatten-Führungen.
- 09.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Gehäusefüsse (Klebe-, Schraub-, Steck- und Spreizniet-Befestigung), höhenverstellbare Gehäusefüsse.
- 10.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Kabel-Verbinder, Terminal-Blocks, Draht-Klammern, Sicherungshalter, P.C.B.-Terminals, Masse-Terminals, Transistor-Klammern, Plastik-Getriebe

- 11.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Kabelverschraubungen
- 12.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Kabelanschlußblöcke
- 13.1.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Isolierte Kabelschuhe
- 13.2.BEFESTIGUNGSTECHNIK:** Kabelschuhe und Steckverbinder mit und ohne Isolation
- 14: KABELVERDRAHTUNGS-KANÄLE:** Geschlitzte und kompakte Kabelverdrahtungskanäle, Telefon-Verdrahtungs-Kanäle
- 15.BATTERIE MODULAR STECKVERBINDER:** Hochstrom-Batterie-Steckverbinder (einpolig, zweipolig) bis 350 A
- 16. STECKVERBINDER:** Leiterplatte zu Leiterplatte, Leiterplatte zu Leiterplatte & Mini DIN Serien, Fiber Optic & HDMI-Serien, USB-Serien, USB & IEEE 1394 Serien, 1.00/ 1.27/ 2.0/ 2.50/ 2.54 mm Stiftleisten & P.C.B.-Sockeln, 1.27 mm/ 1.27x2.54-2.00/ 2.00-2.54 mm/ 2.54 mm Gehäuseleisten & ummantelte Leisten, IDC-Serien, FPC/ FFC-Serien, FPC/ FFC & Draht zu Leiterplatte-Serien, Kabel zu Leiterplatten-Serien, Kabel zu Kabel-Serien, DIN 41612-Serien, D-SUB-Serien, Maschinenstift- und Buchsenleisten-Serien, Batteriekontakte & P.C.B.-Serien, Card & Adapter-Serien.
- 17.EMV-KOMPONENTEN:** Geteilte Ferritkerne im Kunststoff-Gehäuse, Ferrit-Ringkerne, Ferrit-Rohrkerne, Ferritkerne für Flachkabeln, geteilte Ferritkerne für Flachkabeln, gelochte Ferritplatten für D-SUB-Steckverbindungen, Ferrit-Mehrlochplatten für Steckverbindungen RJ 45, Ferrit-Dämpfungs-Blockperlen, Ferrit-Breitbanddrosseln, Dämpfungsperlen, Vielschicht-Chip-Beads, Vielschicht-Chip-Induktivitäten.
- 18.Schalter:** Kühlkörper, Nylon-Isolierbuchsen für Halbleiter, Nylon-Befestigungsbolzen, Thermo-Isolierkappen, Thermo-Isolierfolie, Thermo-Isolier-Pads, Silicon-Gummi-Röhren, Silicon-Fiberglas-Röhren, Silicon-Isolierfolien, Thermo-Isolier-Hülsen, Wärmeschrumpfschlauch, Laminated Cushion Pads, Transistorhalter, Lüfter-Schutzfilter, Lüfter- und Kühlkörper-Halter.
- 19.HEATMANAGEMENT:** Kühlkörper, Halbleiter-Isoliermaterial, Transistorhalter, Lüfterbefestigungen, Lüfterfilter, Isolierfolien.

Sämtliche Komponenten sind RoHS konform.

S.Grad Components

Walter-Sartorius-Str.8
D-82152 Planegg b. München
Email: info@grad-components.de

Tel.: 089-85902187
Fax: 089-8595545
Int.: www.grad-components.de